設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : UR-4MD/MDR-600HD : GA1423 PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : MICRO SD CARDの変更(SolidGear) TITLE

SIMULTANEOUS E. C. N.

関連設変

RELATED E. C. N.

設変記事: MICRO SD CARDの変更(SolidGear)

UR-4MD/MDR-600HD/SC-10Lに使用する下記MICRO SD CARDを変更します。

1. 変更内容

変更前 T0020540 MICRO SD, RP-SMLE08DA1 (Panasonic製) 変更後 T0020590 MICRO SD, TPSG-M008-GM1S (SolidGear製)

2. 変更理由 EOLに伴う代替品への変更。

3. 実施
①UR-4MD/MDR-600HD
P番(IPD P-5222) を設定していますので先行して4月生産のJPN向け(UR-4MD-30)生産でP番を実施してください。(P番用 30個先行手配済み)その後、従来品在庫消化後切替とします。(導入開始LOT内混在可)量産切替時、導入開始LOTを生産技術課 岡部までご連絡ください。

②SC-10L/SC-10S 次回生産より導入とします。

4. 環境調査 DTA資材にて手配願います。

译:旧品SD卡已停产,故变更成新品。

实施: 4月份要用新品SD卡P番30台,P番合格后消化完旧品再使用新品,Lot內混用可,导入Lot需要记录并联络技术部,由技术部联络TCJ。

环境调查:由DTA调查。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/02/24

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 okabe fujio

依頼元 : SCM購買20063001 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN PROCUEDED. CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : ENGINEERING INFO. : NOT required

: NOT required

コスト変動 : Decrease

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UR-4MD/MDR-600HD, SC-10L/SC-10S PRODUCTS

: GA1423

2021/02/24

変更番号 : GA1423 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE ) タイトル TITLE

: MICRO SD CARDの変更(SolidGear)

親品目 : T00196500J & MICRO SD, UR-4 MATERIAL (1)	-4MD F/W										
旧品目(BEFORE CHANGE)	取 UANTITY I	X付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- 1 T0020540 & MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1.000		T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000	,	0010	<b>A</b> *	3	5	4
親品目 : T00196500N & MICRO SD, UR-4 MATERIAL (2)		双付位置	I			取付位置					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU		IŃŚŤ.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
2- 1 T0020540 & MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1. 000		T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000	+	0010	A*	3	5	4
親品目: T00196500P MICRO SD, UR-4MI MATERIAL (3) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QI	取	又付位置 INST. POINT	   新品目(AFTER   COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 T0020540 & MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1. 000		+ T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000	+	0010	 A*	3	 5	4
親品目: T00196530L & MICRO SD, UR-4 MATERIAL (4) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU	取	又付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
4- 1 T0020540 & MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1.000		T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000	'	0010	<b>A</b> *	3	5	4
親品目: T00196530N MICRO SD, UR-4MI MATERIAL (5) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU	取	又付位置 INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- 1 T0020540 & MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1. 000		T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1. 000	— <b>T</b>	0010	A*	3	5	4

PAGE: 3

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UR-4MD/MDR-600HD, SC-10L/SC-10S PRODUCTS

: GA1423

2021/02/24

変更番号 : GA1423 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日: DATE ) タイトル TITLE

: MICRO SD CARDの変更(SolidGear)

	親	.品目 : TO	00196550H & MICRO SD.U	JR-4MD F/W-IKE									
		TERIAL (	6)	取付位置	THE HOUSE	CHANCE)		取付位置	nti 4m -a4. []	114	#0	#0	44
	COI	品目(BEFORE MPONENT	DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	CMP	#2 2ND		#4 Part
6-	1 TO	020540	& MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1.000	T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1. 000		0010	A*	3	5	4
	親」 MA	品目 : TO TERIAL (	00196550J MICRO SD, UR-	-4MD F/W-IKE									
	旧	品目(BEFORE MPONENT	•	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
7-	1 TO	020540	& MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1.000	T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000		0010	A*	3	5	4
		品目 : TO TERIAL ( 品目(BEFORE	00201610A MICRO SD, SCO 8)	DRE F/W-BFW 取付位置 INST.	   新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	· #1	#2	#3	#4
	CO	MPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	ITEM	CMP	<sup>2</sup> ND	INS	PART
8-	1 TO	020540	& MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1.000	T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1.000	'	0010	<b>A</b> *	3	5	4
	親」 MA	品目 : TO TERIAL (	00201620A MICRO SD, SCO 9)										
	旧(COI	品目(BEFORE MPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
9-	1 TO	020540	& MICRO SD, RP-SMLE08DA1	1. 000	T0020590	MICRO SD, TPSG-M008-GM1S	1. 000	,	0010	<b>A</b> *	3	5	4
	#:	1ST A 有 BYTE B → C ←	COMPATIBLE	D: セカンド区分 2ND VENI 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST	DER #3 INS :	手配指示 INSTRUCTION 1 既出荷品 SHIPPED PRODUC 2 仕掛品 WIP (WORK IN PE 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIE 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	CTS ROCESS)	2 廃棄 DI 3 追加工 RE 4 消化 CC 5 無し NC	TREATMENT INVERSION SPOSAL PROCESSIN INSUMPTION IT NECESSA IT DECIDED	G RY	STOC	K	